

Single Phase Glass Passivated Silicon Bridge Rectifier

$V_{RRM} = 600\text{ V} - 1000\text{ V}$

$I_O = 4\text{ A}$

Features

- Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
- High case dielectric strength of 1500 V_{RMS}
- Glass passivated chip junction
- Ideal for printed circuit boards
- High surge overload rating
- High temperature soldering guaranteed: 260°C/ 10 seconds, 0.375 (9.5mm) lead length
- Not ESD Sensitive

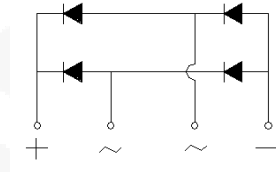
Mechanical Data

Case: Molded plastic body over passivated junctions

Terminals: Plated leads, solderable per MIL-STD-750 Method 2026.

Mounting position: Any

GBU Package



Maximum ratings at $T_c = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	GBU4J	GBU4K	GBU4M	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		600	800	1000	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		420	560	700	V
DC blocking voltage	V_{DC}		600	800	1000	V
Operating temperature	T_j		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	$^{\circ}\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	$^{\circ}\text{C}$

Electrical characteristics at $T_c = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified

Single phase, half sine wave, 60 Hz, resistive or inductive load.

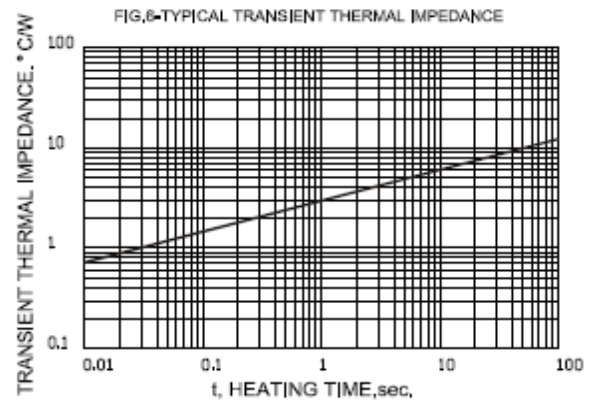
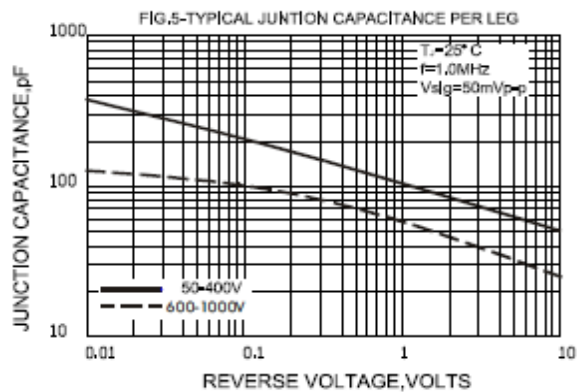
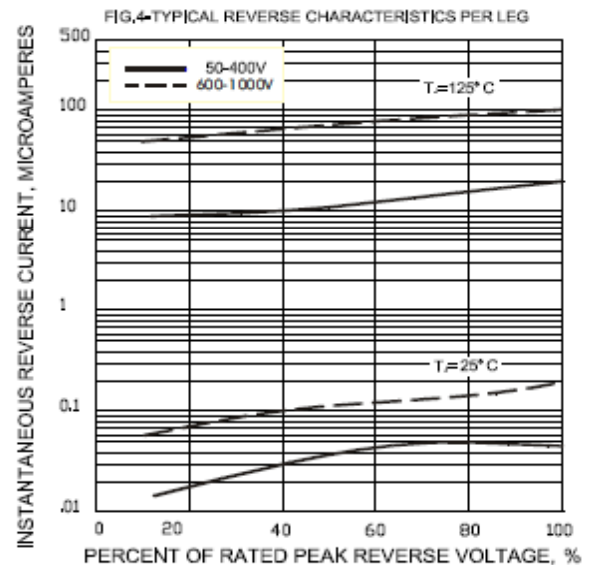
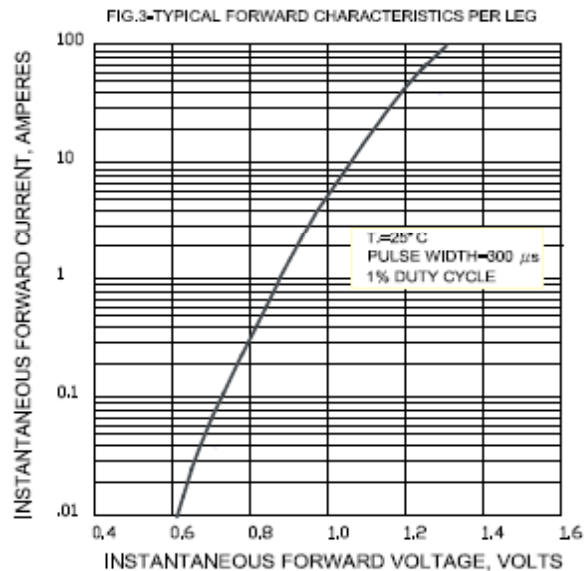
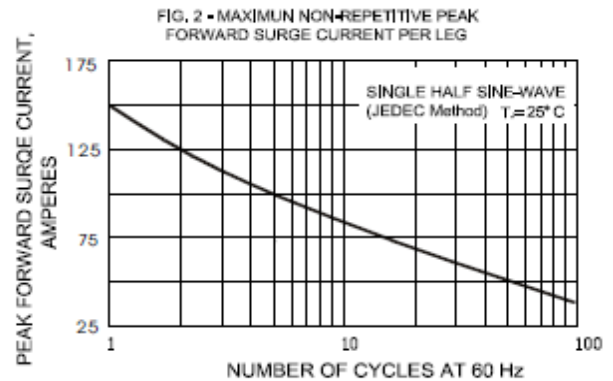
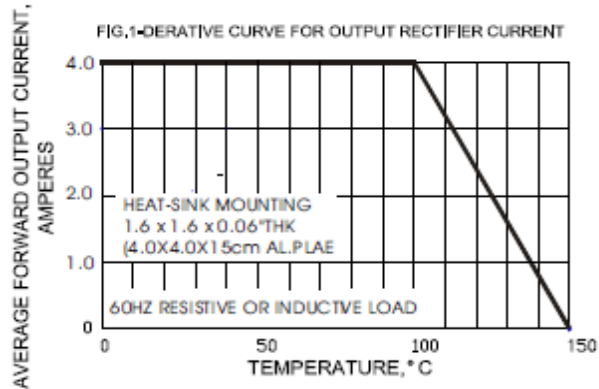
For capacitive load derate current by 20%.

Parameter	Symbol	Conditions	GBU4J	GBU4K	GBU4M	Unit
Maximum average forward rectified current ^{1,2}	I_O	$T_c = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$	4.0	4.0	4.0	A
Peak forward surge current	I_{FSM}	$t_p = 8.3\text{ ms}$, half sine	150	150	150	A
Maximum instantaneous forward voltage drop per leg	V_F	$I_F = 4\text{ A}$	1.1	1.1	1.1	V
Maximum DC reverse current at rated DC blocking voltage per leg	I_R	$T_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	5	5	5	μA
		$T_a = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	500	500	500	
Rating for fusing	I^2t	$t < 8.3\text{ ms}$	93	93	93	A^2sec
Typical junction capacitance per leg ³	C_j		45	45	45	pF
Typical thermal resistance per leg ^{1,2}	$R_{\theta JA}$		22	22	22	$^{\circ}\text{C/W}$
	$R_{\theta JL}$		4.2	4.2	4.2	

¹ - Device mounted on 40 mm x 40 mm x 1.5 mm Al plate heatsink

² - Recommended mounted position is to bolt down device on a heatsink with silicon thermal compound for maximum heat transfer using #6 screw.

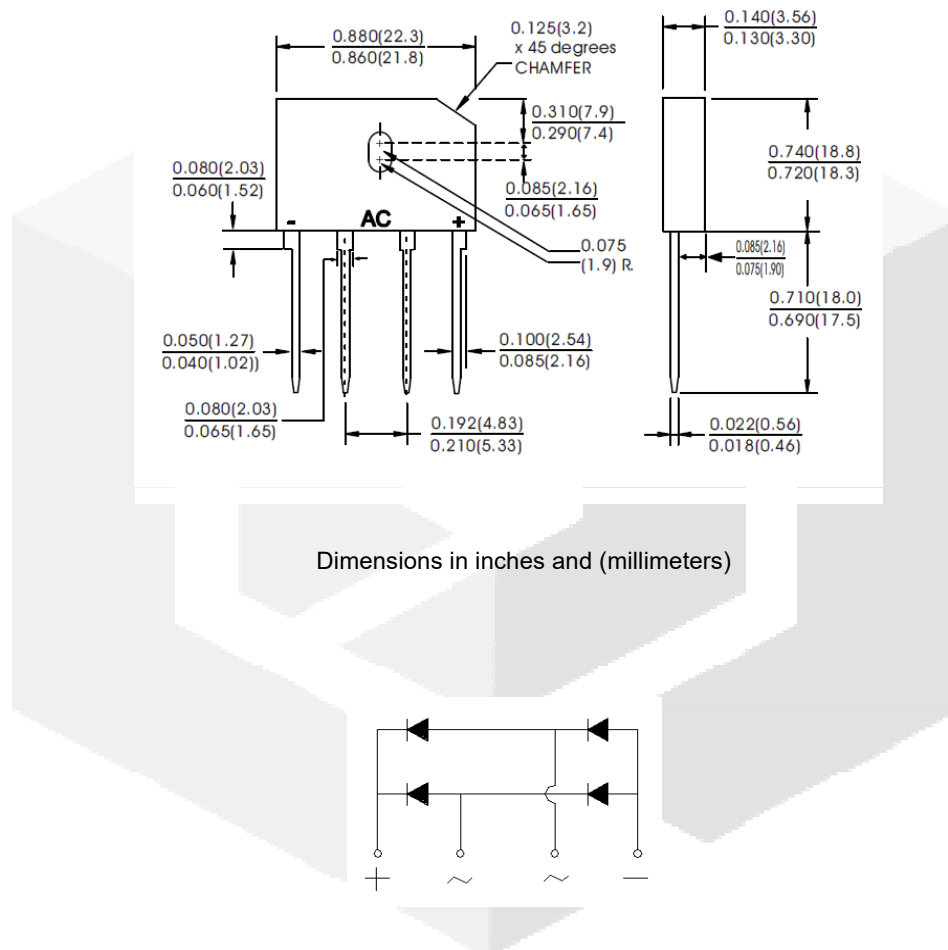
³ - Measured at 1.0 MHz and applied reverse bias of 4.0 V



Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.

GBU



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[GeneSiC Semiconductor:](#)

[GBU4J](#) [GBU4K](#) [GBU4M](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru